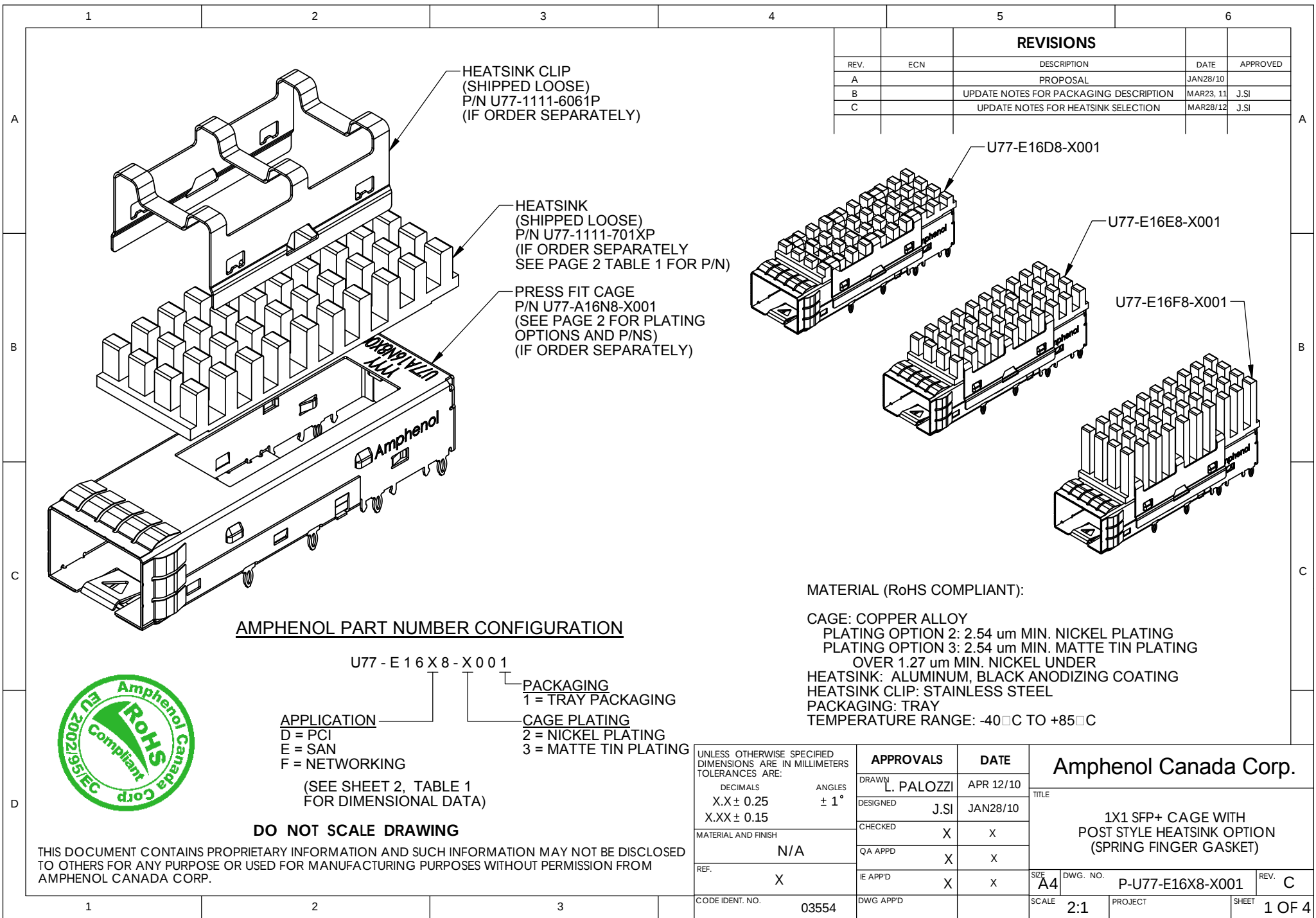




REVISIONS				
REV.	ECN	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
A		PROPOSAL	JAN28/10	
B		UPDATE NOTES FOR PACKAGING DESCRIPTION	MAR23, 11	J.SI
C		UPDATE NOTES FOR HEATSINK SELECTION	MAR28/12	J.SI

AMPHENOL PART NUMBER CONFIGURATION

U77 - E 1 6 X 8 - X 0 0 1

APPLICATION
D = PCI
E = SAN
F = NETWORKING

(SEE SHEET 2, TABLE 1
FOR DIMENSIONAL DATA)

PACKAGING
1 = TRAY PACKAGING
CAGE PLATING
2 = NICKEL PLATING
3 = MATTE TIN PLATING

MATERIAL (RoHS COMPLIANT):

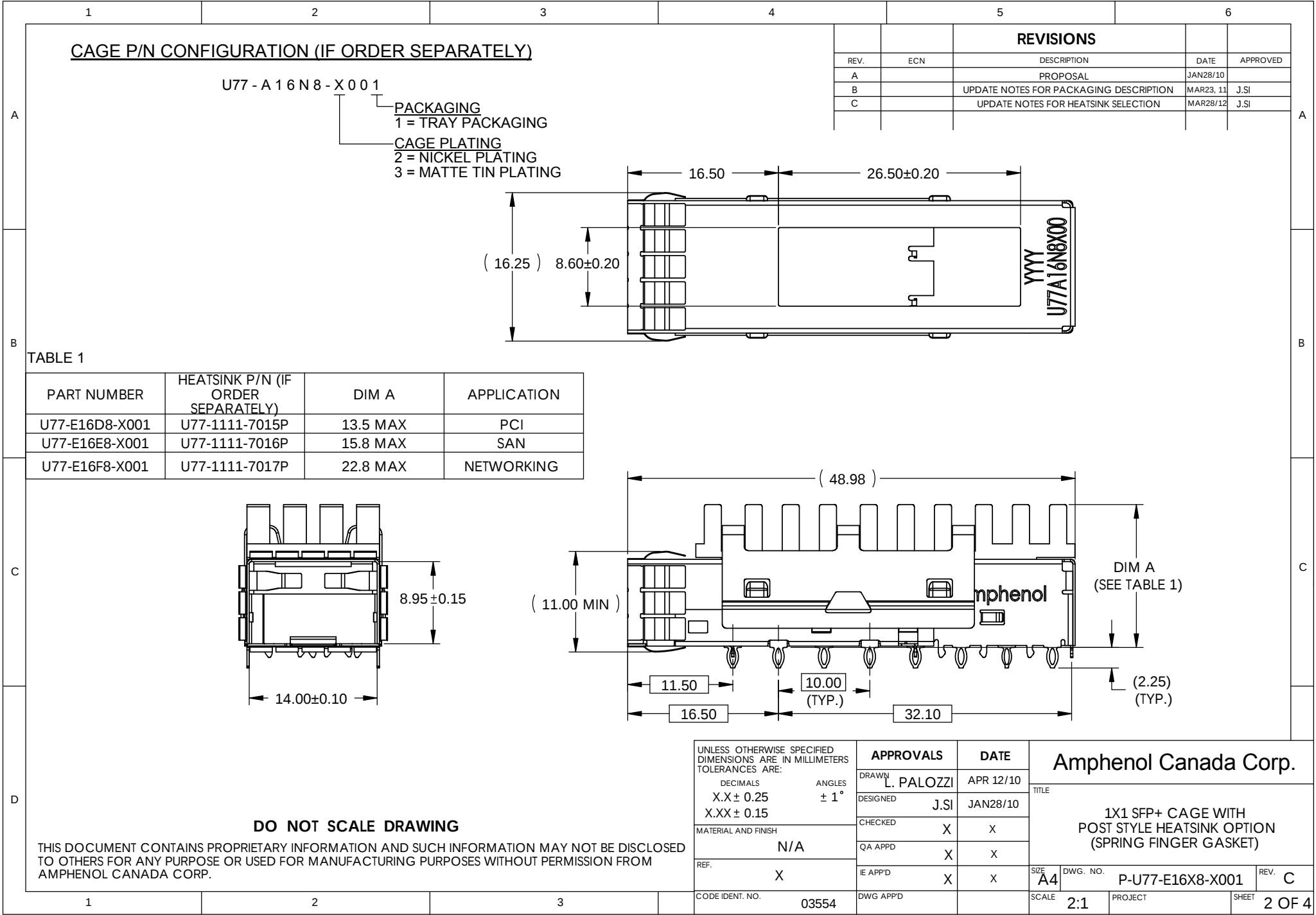
CAGE: COPPER ALLOY
PLATING OPTION 2: 2.54 um MIN. NICKEL PLATING
PLATING OPTION 3: 2.54 um MIN. MATTE TIN PLATING
OVER 1.27 um MIN. NICKEL UNDER
HEATSINK: ALUMINUM, BLACK ANODIZING COATING
HEATSINK CLIP: STAINLESS STEEL
PACKAGING: TRAY
TEMPERATURE RANGE: -40°C TO +85°C

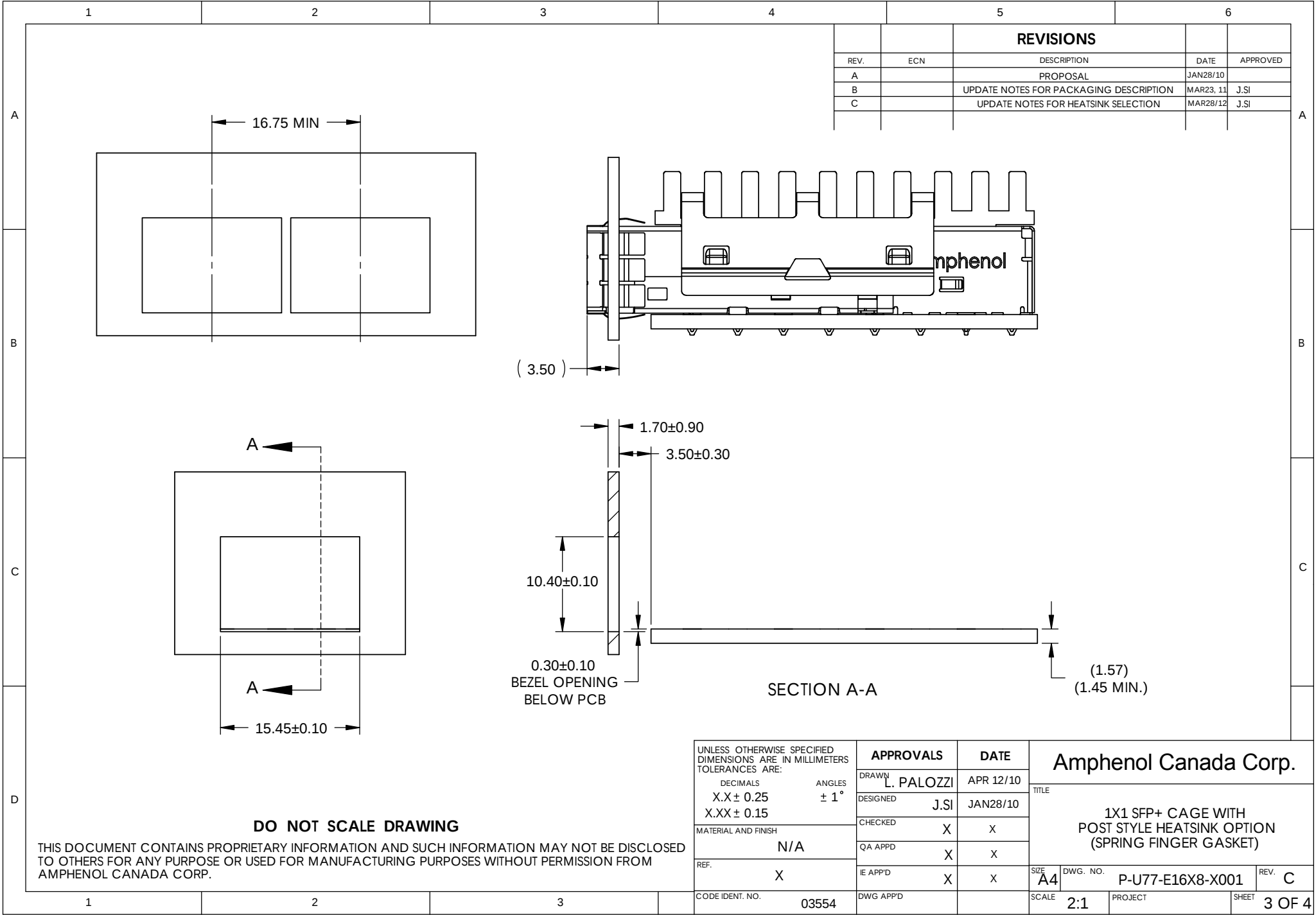


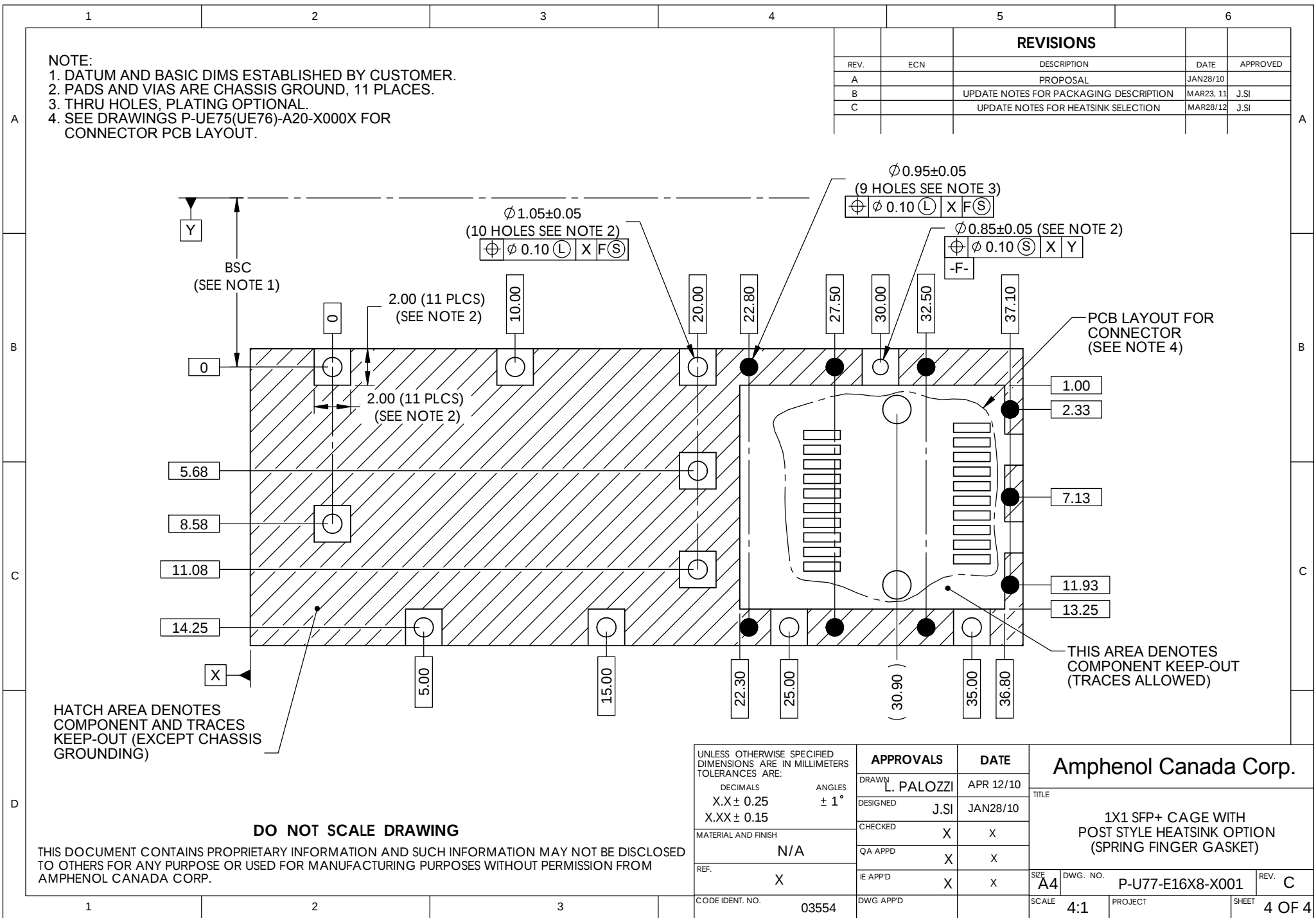
DO NOT SCALE DRAWING

THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION AND SUCH INFORMATION MAY NOT BE DISCLOSED TO OTHERS FOR ANY PURPOSE OR USED FOR MANUFACTURING PURPOSES WITHOUT PERMISSION FROM AMPHENOL CANADA CORP.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS TOLERANCES ARE: DECIMALS ANGLES X.X ± 0.25 ± 1° X.XX ± 0.15		APPROVALS		DATE		Amphenol Canada Corp. 1X1 SFP+ CAGE WITH POST STYLE HEATSINK OPTION (SPRING FINGER GASKET)			
		DRAWN L. PALOZZI		APR 12/10					
		DESIGNED J.SI		JAN28/10					
		CHECKED X		X					
MATERIAL AND FINISH N/A		QA APPD X		X		TITLE			
REF. X		IE APP'D X		X					
CODE IDENT. NO. 03554		DWG APP'D							
				SCALE 2:1		PROJECT		SHEET 1 OF 4	







Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9